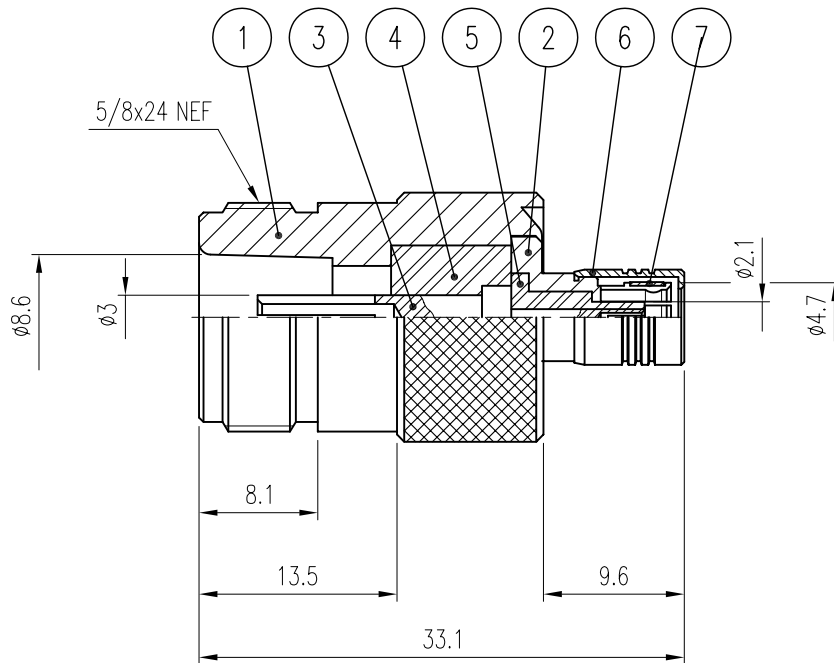


ST	가공											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)											△					
ST(개선)											△					



7	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR0004-N45/1 (R3001)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00023-135/1 (K3004)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00677-N/1 (HA072)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00035-N/1 (HA071)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00041-1345/1 (EA057)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00473-135/1 (DA062)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00920-135/1 (DA061)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2000. 1. 24.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017  SMBP-NJ		
	승인						
재질	검도				도명		
	채도						
열처리	작성부서 연 구 소				A4	도번	AD00043-7/1
보호피막처리	적도 2/1	단위 mm	총량				K361-722-000